

Todos los productos de HIMA nombrados en el presente manual son marcas registradas. Salvo donde se indique lo contrario, esto se aplicará también a los demás fabricantes aquí citados y a sus productos.

Tras haber sido redactadas cuidadosamente, las notas y las especificaciones técnicas ofrecidas en este manual han sido compiladas bajo estrictos controles de calidad. En caso de dudas, consulte directamente a HIMA. HIMA le agradecerá que nos haga saber su opinión acerca de p. ej. qué más información debería incluirse en el manual.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. HIMA se reserva asimismo el derecho de actualizar el material escrito sin previo aviso.

Hallará más información en la documentación recogida en el CD-ROM y en nuestros sitios web http://www.hima.com.

© Copyright 2015, HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Todos los derechos reservados.

### Contacto

Dirección de HIMA:

HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Apdo. Postal / Postfach 1261

D-68777 Brühl

Tel.: +49 6202 709-0

Fax: +49 6202 709-107

Correo electrónico: info@hima.com

	Modificaciones	Tipo de modificación	
de revisión		técnica	redaccional
4.00	Nueva edición de SILworX V4 1ª edición en español	X	Х

# Índice de contenidos

1	Introducción	5
1.1	Estructuración y uso del manual	5
1.2	Destinatarios	5
1.3	Convenciones de representación	6
1.3.1	Notas de seguridad	
1.3.2	Notas de uso	7
2	Seguridad	8
2.1	Uso conforme a la finalidad prevista	8
2.1.1	Condiciones ambientales	
2.1.2	Precauciones contra descargas electrostáticas	
2.2	Peligros remanentes	
2.3	Medidas de seguridad	
2.4	Información para emergencias	9
3	Descripción del producto	10
3.1	Función de seguridad	10
3.1.1	Reacción en caso de error	10
3.2	Volumen de suministro	10
3.3	Placa de tipo	11
3.4	Composición	11
3.4.1	Diagrama de bloques	
3.4.2	Lectura	
3.4.3	Indicadores de estado de módulo	
3.4.4 3.4.5	Indicadores de bus de sistemaIndicadores de E/S	
3.5	Datos del producto	
3.6	Tarjetas de conexión	
3.6.1	Codificación mecánica de tarjetas de conexión	
3.6.2	Codificación de tarjetas de conexión X-CB 008	
3.6.3 3.6.4	Asignación de conexiones de tarjetas de conexión con bornes de rosca	
3.6.5	Asignación de bornes de tarjetas de conexión con bornes de rosca Asignación de conexiones de tarjetas de conexión con conector de cables	
3.6.6	Asignación de conectores de tarjetas de conexión con conector de cables	
3.6.7	Redundancia de tarjeta de conexión mediante dos racks de sistema	
3.6.8	Asignación de conectores de X-CB 008 05	
3.7	Cable del sistema	
3.7.1	Cable de sistema X-CA 005	
3.7.2	Cable de sistema X-CA 009	
3.7.3	Codificación de conectores de cable	28

4	Puesta en servicio	29
4.1	Montaje	29
4.1.1	Circuitado de las entradas no utilizadas	29
4.2	Instalación y desmontaje del módulo	30
4.2.1 4.2.2	Montaje de una tarjeta de conexiónInstalación y desmontaje de un módulo	
4.2.2	Registro de eventos (SOE)	
4.4	Configuración del módulo en SILworX	
4.4.1	Ficha "Module"	
4.4.2	Ficha I/O Submodule Al32_02	37
4.4.3	Ficha I/O Submodule Al32_02: Channels	
4.4.4 4.4.5	Submodule Status [DWORD] Diagnostic Status [DWORD]	
4.5	Variantes de conexión	
4.5.1	Circuitados de entrada	42
4.5.2	Conexión de transmisores mediante terminaciones FTA (Field Termination Assembly)	45
4.5.3	Conexión redundante mediante dos racks	
4.5.4	Protección de Ex con barreras Zener	
4.5.5	Protección de Ex con separador de alimentación	
4.5.6	Características en caso de comunicación HART	
5	Funcionamiento	49
5.1	Manejo	49
5.2	Diagnóstico	49
6	Mantenimiento	50
6.1	Tareas de mantenimiento	50
6.1.1	Carga del sistema operativo	
6.1.2	Ensayo de prueba	
7	Puesta fuera de servicio	51
8	Transporte	52
9	Desecho	53
	Anexo 55	
	Glosario	55
	Índice de ilustraciones	56
	Índice de tablas	57
	Índice alfabético	58

X-AI 32 02 1 Introducción

### 1 Introducción

El presente manual describe las características técnicas del módulo y sus posibles usos. El manual contiene información relativa a la instalación, la puesta en servicio y la configuración en SILworX.

### 1.1 Estructuración y uso del manual

El contenido de este manual es parte de la descripción del hardware del sistema electrónico programable HIMax.

El manual se divide en los siguientes capítulos principales:

- Introducción
- Seguridad
- Descripción del producto
- Puesta en servicio
- Funcionamiento
- Conservación
- Puesta fuera de servicio
- Transporte
- Desecho

Deberán observarse además los siguientes documentos:

Name	Contenido	Documento Nº
Manual del sistema HIMax	Descripción del hardware del sistema HIMax	HI 801 141 S
Manual de seguridad HIMax	Funciones de seguridad del sistema HIMax	HI 801 196 S
Manual de comunicación HIMax	Descripción de la comunicación y los protocolos	HI 801 195 S
Ayuda en pantalla de SILworX (OLH)	Manejo de SILworX	-
Primeros pasos	Introducción al SILworX	HI 801 194 S

Tabla 1: Manuales vigentes adicionales

Los manuales actuales se hallan en la página web de HIMA: www.hima.com. Con ayuda del índice de revisión del pie de página podrá compararse la vigencia de los manuales que se tengan respecto a la edición que figura en internet.

### 1.2 Destinatarios

Este documento va dirigido a planificadores, proyectadores y programadores de equipos de automatización y al personal autorizado para la puesta en servicio, operación y mantenimiento de dispositivos y sistemas. Se presuponen conocimientos especiales en materia de sistemas de automatización con funciones relacionadas con la seguridad.

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 5 de 60

1 Introducción X-AI 32 02

### 1.3 Convenciones de representación

Para una mejor legibilidad y comprensión, en este documento se usa la siguiente notación:

**Negrita** Remarcado de partes importantes del texto.

Designación de botones de software, fichas e ítems de menús

de SILworX sobre los que puede hacerse clic

CursivaVariables y parámetros del sistemaCourrierEntradas literales del operador

RUN Designación de estados operativos en mayúsculas

Cap. 1.2.3 Las referencias cruzadas son enlaces, aun cuando no estén

especialmente marcadas como tales. Al colocar el puntero sobre un enlace tal, cambiará su aspecto. Haciendo clic en él, se saltará

a la correspondiente página del documento.

Las notas de seguridad y uso están especialmente identificadas.

### 1.3.1 Notas de seguridad

Las notas de seguridad del documento se representan de la siguiente forma. Para garantizar mínimos niveles de riesgo, deberá seguirse sin falta lo que indiquen. Los contenidos se estructuran en

- Palabra señalizadora: peligro, advertencia, precaución, nota
- Tipo y fuente de peligro
- Consecuencias del peligro
- Prevención del peligro

### **▲ PALABRA SEÑALIZADORA**



¡Tipo y fuente de peligro! Consecuencias del peligro Prevención del peligro

Las palabras señalizadoras significan

- Peligro: su inobservancia originará lesiones graves o mortales
- Advertencia: su inobservancia puede originar lesiones graves o mortales
- Precaución: su inobservancia puede originar lesiones moderadas

### **NOTA**



¡Tipo y fuente del daño! Prevención del daño

Página 6 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

X-AI 32 02 1 Introducción

# 1.3.2 Notas de uso La información adicional se estructura como sigue: I En este punto figura el texto con la información adicional. Los trucos y consejos útiles aparecen en la forma: SUGERENCIA En este punto figura el texto con la sugerencia.

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 7 de 60

2 Seguridad X-AI 32 02

# 2 Seguridad

En ningún caso deje sin leer las siguientes informaciones de seguridad, las notas y las instrucciones. Use el producto siempre cumpliendo todas las directivas y las recomendaciones de seguridad.

Este producto se usa con SELV o PELV. El módulo en sí no constituye ninguna fuente de peligro. El uso en áreas explosivas sólo se autoriza si se toman medidas adicionales.

### 2.1 Uso conforme a la finalidad prevista

Los componentes HIMax van destinados a conformar sistemas de control con función relacionada con la seguridad.

Para hacer uso de estos componentes en sistemas HIMax deberán cumplirse las siguientes condiciones.

### 2.1.1 Condiciones ambientales

Tipo de condición	Rango de valores
Clase de protección	Clase de protección III según IEC/EN 61131-2
Temperatura ambiente	0+60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+85 °C
Polución	Grado de polución II según IEC/EN 61131-2
Altitud de emplazamiento	< 2000 m
Carcasa	Estándar: IP 20
Tensión de alimentación	24 VCC

Tabla 2: Condiciones ambientales

En condiciones ambientales distintas a las especificadas en este manual es posible que el sistema HIMax sufra disfunciones.

### 2.1.2 Precauciones contra descargas electrostáticas

Las modificaciones o ampliaciones del sistema, así como la sustitución de módulos, únicamente deberán ser realizas por personal con conocimientos sobre medidas de protección contra descargas electrostáticas.

### **NOTA**



¡Daños en los dispositivos por descarga electrostática!

- Realice estas tareas en un lugar de trabajo antiestático y llevando una cinta de puesta a tierra.
- Guarde bien protegidos (p. ej. en su embalaje original) los dispositivos que no tenga en uso.

Página 8 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

X-Al 32 02 2 Seguridad

### 2.2 Peligros remanentes

Un módulo HIMax en sí no representa ninguna fuente de peligro.

Lo siguiente puede conllevar peligros remanentes:

- Errores de realización del proyecto
- Errores en el programa de usuario
- Errores en el cableado

### 2.3 Medidas de seguridad

Respete las normas de seguridad vigentes en el lugar de uso y use la debida indumentaria de seguridad personal.

### 2.4 Información para emergencias

Un sistema de control HIMax forma parte del equipamiento de seguridad de una planta. Si el sistema de control deja de funcionar, la planta adoptará un estado seguro.

En caso de emergencia está prohibida toda intervención que impida la función de seguridad de los sistemas HIMax.

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 9 de 60

# 3 Descripción del producto

El módulo analógico de entrada X-Al 32 02 sirve para usar en el sistema electrónico programable (PES) de HIMax.

El módulo puede aplicarse en todos los slots del rack, excepto en los slots para los módulos de bus de sistema. Más información en el manual de sistema HI 801 141 S.

El módulo sirve para evaluar hasta 32 señales de entrada analógicas.

El módulo es apto para registro de eventos SOE (Sequence of Events Recording). El registro de eventos se realiza en un ciclo de 2 ms del módulo. Hallará más información en el capítulo 4.3.

El módulo ha sido certificado por el ente de inspección oficial TÜV como apto para aplicaciones hasta el nivel SIL 3 (IEC 61508, IEC 61511 y IEC 62061), Cat. 4 (EN 954-1) y PL e (EN ISO 13849-1).

Las normas aplicadas para la verificación y certificación de los módulos y el sistema HIMax constan en el manual del sistema HIMax HI 801 196 S.

### 3.1 Función de seguridad

El módulo mide la corriente de los dispositivos conectados con nivel de precisión de seguridad instrumentada al aplicarse una tensión mínima garantizada para alimentar los transmisores.

La función de seguridad responde al nivel SIL 3.

### 3.1.1 Reacción en caso de error

En caso de error, el módulo adoptará el estado seguro y las variables de entrada asignadas comunicarán el valor inicial al programa del usuario.

Para que, en caso de error, las variables de entrada comuniquen con seguridad el valor 0 al programa del usuario, deberán definirse los valores iniciales como 0. Si en lugar del valor de proceso es el valor bruto el que se evalúa, el usuario deberá programar el monitoreo y el valor para casos de error en el programa de usuario.

El módulo activará el LED Error en el panel frontal.

### 3.2 Volumen de suministro

Para funcionar el módulo necesita la correspondiente tarjeta de conexión. Si se usa un FTA se necesitará un cable de sistema para conectar la tarjeta de conexión al FTA. Las tarjetas de conexión, el cable de sistema y los FTA no se incluyen en el volumen de suministro del módulo.

Las tarjetas de conexión se describen en el capítulo 3.6, los cables de sistema en el capítulo 3.7 y los FTA en sus respectivos manuales.

Página 10 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

### 3.3 Placa de tipo

La placa de tipo contiene estos datos importantes:

- Nombre del producto
- Distintivo de homologación
- Código de barras (código 2D o líneas)
- Nº de referencia (Part-No.)
- Índice de revisión del hardware (HW-Rev.)
- Índice de revisión del software (SW-Rev.)
- Tensión de trabajo (Power)
- Especificaciones EX (si procede)
- Año de fabricación (Prod-Year:)



Fig. 1: Ejemplo de placa de tipo

### 3.4 Composición

El módulo está dotado de 32 entradas analógicas de corriente (0/4...20 mA) que se miden y verifican funcionalmente mediante dos instrumentos de medición internos respectivamente. A cada una de estas entradas se le asigna una alimentación de transmisores a prueba de cortocircuitos.

Mediante las 32 entradas analógicas pueden evaluarse los valores de medición de transmisores, transmisores de seguridad o contactos incluidos en el circuito. Al módulo de entrada podrán conectarse transmisores a 2 hilos y 3 hilos, con una intensidad de alimentación máxima de 30 mA.

Para la medición libre de repercusiones de las señales analógicas de entrada se aíslan galvánicamente las unidades funcionales del módulo.

El sistema procesador 1002 con función relacionada con la seguridad del módulo de E/S dirige y monitorea el nivel de E/S. Los datos y estados del módulo de E/S se transmiten a los módulos procesadores mediante el bus redundante del sistema. Por razones de disponibilidad, el bus del sistema se implementa de forma redundante. La redundancia sólo estará garantizada cuando ambos módulos de bus de sistema se hayan introducido en el rack y se hayan configurado en SILworX.

Los LED indican el estado de las entradas digitales. Véase el capítulo 3.4.2.

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 11 de 60

# 3.4.1 Diagrama de bloques

El siguiente diagrama de bloques muestra la estructura del módulo:

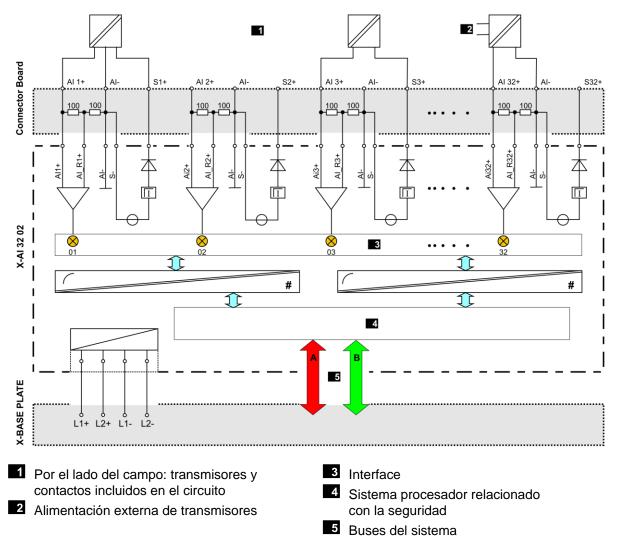


Fig. 2: Diagrama de bloques

Página 12 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

### 3.4.2 Lectura

La siguiente figura reproduce la lectura del módulo:

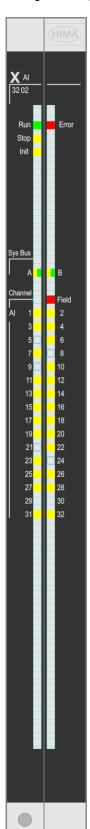


Fig. 3: Lectura

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 13 de 60

Los LED indican el estado operativo del módulo.

Los LED del módulo se dividen en estas categorías:

- Indicadores de estado del módulo (Run, Error, Stop, Init)
- Indicadores de bus de sistema (A, B)
- Indicadores de E/S (Al 1...32, Field)

Al conectarse la tensión de alimentación tendrá lugar siempre una prueba de LEDs, durante la cual se encenderán brevemente todos los LED.

### Definición de las frecuencias de parpadeo:

En la siguiente tabla se definen las frecuencias de parpadeo de los LED:

Name	Frecuencia de parpadeo
Parpadeo1	Largo (600 ms) encendido, largo (600 ms) apagado
Parpadeo2	Corto (200 ms) encendido, corto (200 ms) apagado, corto (200 ms) encendido, largo (600 ms) apagado
Parpadeo X	Comunicación Ethernet: Parpadeo sincronizado con la transmisión de datos

Tabla 3: Frecuencias de parpadeo de los LED

### 3.4.3 Indicadores de estado de módulo

Estos LED se hallan en la parte de arriba de la placa frontal.

LED	Color	Estado	Significado
Run	Verde	Encendido	Módulo en estado RUN, funcionamiento normal
		Parpadeo1	Módulo en estado STOP/OS_DOWNLOAD o RUN/UP STOP (sólo en módulos procesadores)
		Apagado	Módulo no en estado RUN, observar otros LED de estado
Error	Rojo	Encendido/ Parpadeo1	Fallos internos del módulo detectados por la autocomprobación, p. ej. errores de hardware y de software o fallos de la fuente de alimentación. Errores al cargar el sistema operativo
		Apagado	Funcionamiento normal
Stop	<u>Amarillo</u>	Encendido	Módulo en estado STOP/VALID CONFIGURATION
		Parpadeo1	Módulo en estado STOP/INVALID CONFIGURATION o STOP/OS_DOWNLOAD
		Apagado	Módulo no en estado STOP, observar otros LED de estado
Init	<u>Amarillo</u>	Encendido	Módulo en estado INIT
		Parpadeo1	Módulo en estado LOCKED
		Apagado	Módulo no en estado INIT ni LOCKED, observar otros LED de estado

Tabla 4: Indicadores de estado de módulo

Página 14 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

### 3.4.4 Indicadores de bus de sistema

Los LED indicadores de bus de sistema están rotulados con Sys Bus.

LED	Color	Estado	Significado
A Verde		Encendido	Conexión física y lógica al módulo de bus de sistema en el slot 1
		Parpadeo1	Sin conexión al módulo de bus de sistema en el slot 1
	Amarillo	Parpadeo1	Conexión física establecida al módulo de bus de sistema en el slot 1
			Sin conexión a un módulo procesador (redundante) en el funcionamiento del sistema
В	Verde	Encendido	Conexión física y lógica al módulo de bus de sistema en el slot 2
		Parpadeo1	Sin conexión al módulo de bus de sistema en el slot 2
	Amarillo	Parpadeo1	Conexión física establecida al módulo de bus de sistema en el slot 2 Sin conexión a un módulo procesador (redundante) en el funcionamiento del sistema
A+B	Apagado	Apagado	Sin conexión física ni lógica a los módulos del bus del sistema en los slots 1 y 2.

Tabla 5: Indicadores de bus de sistema

### 3.4.5 Indicadores de E/S

LED	Color	Estado	Significado
Channel 132	<u>Amarillo</u>	Encendido	Intensidad de entrada > 4 mA o mayor que el valor de conmutación HIGH (dig) parametrizado en SILworX.
		Parpadeo2	Error de canal (error de campo o error de hardware del módulo). Intensidad de entrada > 20 mA
		Apagado	Intensidad de entrada < 4 mA o menor que el valor de conmutación LOW (dig) parametrizado en SILworX.
Field	Rojo	Parpadeo2	Error de campo en al menos un canal o una alimentación (interrupción, cortocircuito, sobreintensidad, etc.) según los umbrales de intensidad parametrizados.
		Apagado	Sin errores en campo

Tabla 6: Indicadores de E/S

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 15 de 60

# 3.5 Datos del producto

Generalidades	
Tensión de alimentación	24 VCC, -15%+20%, w <sub>s</sub> ≤ 5%, SELV, PELV
Amperaje	mín. 500 mA (sin alimentación de transmisores/canales) máx. 1,5 A (cortocircuito en alimentación de transmisores)
Amperaje por canal	mín. 0 mA (sin alimentación de transmisores) máx. 30 mA (con alimentación de transmisores)
Temperatura de trabajo	0 °C+60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C+85 °C
Humedad	máx. 95% de humedad relativa, sin rocío
Grado de protección	IP 20
Dimensiones (H x A x Prof) en mm	310 x 29,2 x 230
Masa	aprox. 1,4 kg

Tabla 7: Datos del producto

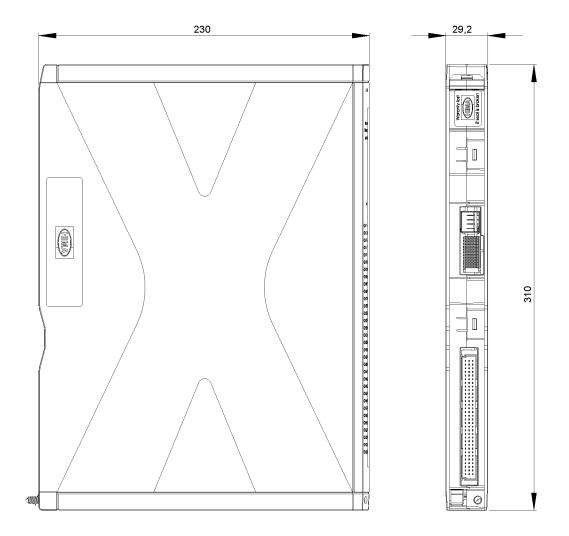


Fig. 4: Vistas

Página 16 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

Entradas analógicas	
Cantidad de entradas	32 con potencial de referencia común Al-
(número de canales)	(separación galvánica del bus de sistema y de la tensión de alimentación de 24 VCC).
Rango nominal	0/420 mA
Rango útil	022,5 mA
Resolución digital	12 bits
Derivación para medición de corriente	200 Ω 1)
Máx. intensidad admisible por la derivación	50 mA
Tenacidad de la entrada frente a la tensión	≤ 10 VCC
Inhibición de tensiones parásitas	> 60 dB (modo común 50/60 Hz)
Renovación del valor de medición (en el programa del usuario)	Tiempo de ciclo del programa del usuario
Tiempo de exploración	2 ms
Ciclo de registro de eventos (SOE)	2 ms
Precisión metrológica	
Precisión metrológica en todo el rango de temperatura (-10 °C70 °C)	± 0,15% del valor final
Tiempo de sintonía al 99% del valor de proceso al cambiar la señal de entrada	15 ms
1) Para mediciones de alta precisión, vo	éase Tabla 11

Tabla 8: Datos técnicos de las entradas analógicas

Alimentación de transmi	sores
Cantidad de alimentaciones de transmisores	32
Tensión de salida de alimentación de transmisores	26,5 VCC +0/-15%
Intensidad de salida de alimentación de transmisores	máx. 30 mA
Monitoreo de la alimentación de transmisores	Subtensión: 22,5 VCC Sobretensión: 30 VCC
Máx. cantidad de alimentaciones de transmisores que pueden hallarse simultáneamente en cortocircuito en caso de error	12 Se desactivará toda la alimentación de transmisores si hay más de 12 alimentaciones en cortocircuito durante más de 3 s. Al desaparecer la sobrecarga, la alimentación de transmisores se reconectará automáticamente en un plazo de 30 segundos.
Carga máxima conectable (transmisor + cable)	≤ 750 Ω a 22,5 mA

Tabla 9: Datos técnicos de alimentación de transmisores

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 17 de 60

### 3.6 Tarjetas de conexión

Una tarjeta de conexión conecta el módulo al nivel de campo. Módulo y tarjeta de conexión conforman juntos una unidad funcional. Antes de instalar el módulo, monte la tarjeta de conexión en el slot previsto.

Para el módulo se dispone de las siguientes tarjetas de conexión:

Tarjeta de conexión	Descripción
X-CB 008 01	Tarjeta de conexión con bornes de rosca
X-CB 008 02	Tarjeta de conexión redundante con bornes de rosca
X-CB 008 03	Tarjeta de conexión con conector de cables
X-CB 008 04	Tarjeta de conexión redundante con conector de cables
X-CB 008 05	Tarjeta de conexión con conector de cables, bloque redundante de terminación de campo (FTA)
X-CB 008 06	Tarjeta de conexión triplemente redundante con bornes de rosca
X-CB 008 07	Tarjeta de conexión triplemente redundante con conector de cables

Tabla 10: Tarjetas de conexión disponibles

Para mediciones de alta precisión deberán usarse las siguientes tarjetas de conexión:

Tarjeta de conexión	Descripción
X-CB 019 01	Tarjeta de conexión con bornes de rosca
X-CB 019 02	Tarjeta de conexión redundante con bornes de rosca
X-CB 019 03	Tarjeta de conexión con conector de cables
X-CB 019 04	Tarjeta de conexión redundante con conector de cables

Tabla 11: Tarjetas de conexión para mediciones de alta precisión

### 3.6.1 Codificación mecánica de tarjetas de conexión

Los módulos de E/S y las tarjetas de conexión están mecánicamente codificados a partir de la versión AS 10 del hardware, para evitar el montaje de módulos de E/S inadecuados. La codificación impide montar elementos equivocados y evita así repercusiones sobre el campo y módulos redundantes. Además, el montaje de elementos equivocados no afecta en absoluto al sistema HIMax, ya que sólo los módulos correctamente configurados en SILworX adoptarán el estado RUN.

Los módulos de E/S y sus correspondientes tarjetas de conexión están dotados de una codificación mecánica en forma de cuñas. Las cuñas de codificación de la regleta de resorte de la tarjeta de conexión encajan en las escotaduras de la regleta del conector del módulo de E/S, véase Fig. 5.

Los módulos de E/S codificados sólo encajarán en las tarjetas de conexión correspondientes.

Página 18 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

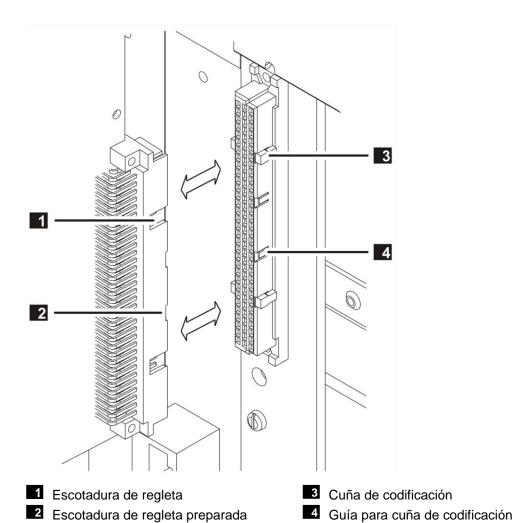


Fig. 5: Ejemplo de una codificación

Los módulos de E/S codificados encajarán también en tarjetas de conexión sin codificar. Los módulos de E/S no codificados no encajarán en tarjetas de conexión codificadas.

### 3.6.2 Codificación de tarjetas de conexión X-CB 008

a7	a13	a20	a26	с7	c13	c20	c26
		X		X		X	

Tabla 12: Posición de las cuñas de codificación

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 19 de 60

### 3.6.3 Asignación de conexiones de tarjetas de conexión con bornes de rosca

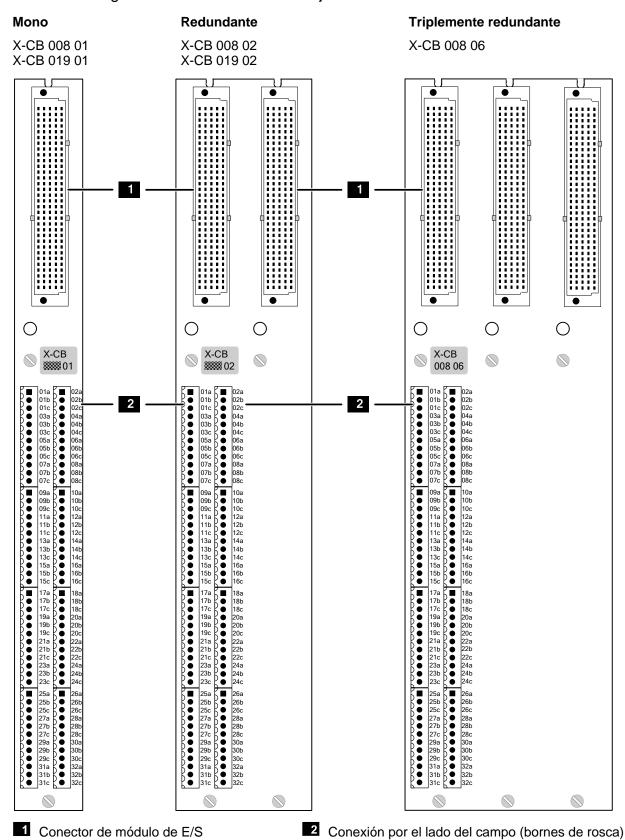


Fig. 6: Tarjetas de conexión con bornes de rosca

Página 20 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

# 3.6.4 Asignación de bornes de tarjetas de conexión con bornes de rosca

_		-			
Nº de pin	Designación	Señal	Nº de pin	Designación	Señal
1	01a	S1+	1	02a	S2+
2	01b	Al1+	2	02b	Al2+
3	01c	Al1-	3	02c	Al2-
4	03a	S3+	4	04a	S4+
5	03b	Al3+	5	04b	Al4+
6	03c	Al3-	6	04c	Al4-
7	05a	S5+	7	06a	S6+
8	05b	Al5+	8	06b	Al6+
9	05c	Al5-	9	06c	Al6-
10	07a	S7+	10	08a	S8+
11	07b	Al7+	11	08b	Al8+
12	07c	AI7-	12	08c	Al8-
Nº de pin	Designación	Señal	Nº de pin	Designación	Señal
1	09a	S9+	1	10a	S10+
2	09b	Al9+	2	10b	AI10+
3	09c	AI9-	3	10c	AI10-
4	11a	S11+	4	12a	S12+
5	11b	Al11+	5	12b	AI12+
6	11c	Al11-	6	12c	AI12-
7	13a	S13+	7	14a	S14+
8	13b	AI13+	8	14b	AI14+
9	13c	AI13-	9	14c	AI14-
10	15a	S15+	10	16a	S16+
11	15b	AI15+	11	16b	AI16+
12	15c	AI15-	12	16c	AI16-
Nº de pin	Designación	Señal	Nº de pin	Designación	Señal
1	17a	S17+	1	18a	S18+
2	17b	AI17+	2	18b	AI18+
3	17c	AI17-	3	18c	AI18-
4	19a	S19+	4	20a	S20+
5	19b	Al19+	5	20b	Al20+
6	19c	Al19-	6	20c	Al20-
7	21a	S21+	7	22a	S22+
8	21b	Al21+	8	22b	Al22+
9	21c	Al21-	9	22c	Al22-
10	23a	S23+	10	24a	S24+
11	23b	Al23+	11	24b	Al24+
12	23c	Al23-	12	24c	Al24-

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 21 de 60

Nº de pin	Designación	Señal	Nº de pin	Designación	Señal
1	25a	S25+	1	26a	S26+
2	25b	Al25+	2	26b	Al26+
3	25c	Al25-	3	26c	Al26-
4	27a	S27+	4	28a	S28+
5	27b	Al27+	5	28b	Al28+
6	27c	Al27-	6	28c	Al28-
7	29a	S29+	7	30a	S30+
8	29b	Al29+	8	30b	Al30+
9	29c	Al29-	9	30c	Al30-
10	31a	S31+	10	32a	S32+
11	31b	Al31+	11	32b	Al32+
12	31c	Al31-	12	32c	Al32-

Tabla 13: Asignación de bornes de tarjetas de conexión con bornes de rosca

La conexión por el lado del campo se realiza con conectores de bornes que se conectan a las regletas de pins de las tarjetas de conexión.

Los conectores de bornes tienen las siguientes características:

Conexión por el lado del campo				
Conectores de bornes	8 unidades, de 12 polos			
Sección transversal de cable	0,21,5 mm² (monohilo) 0,21,5 mm² (de hilo fino) 0,21,5 mm² (con puntera terminal)			
Longitud de pelado	6 mm			
Destornillador	Ranura 0,4 x 2,5 mm			
Par de apriete	0,20,25 Nm			

Tabla 14: Características de los conectores de bornes

Página 22 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

3.6.5 Asignación de conexiones de tarjetas de conexión con conector de cables

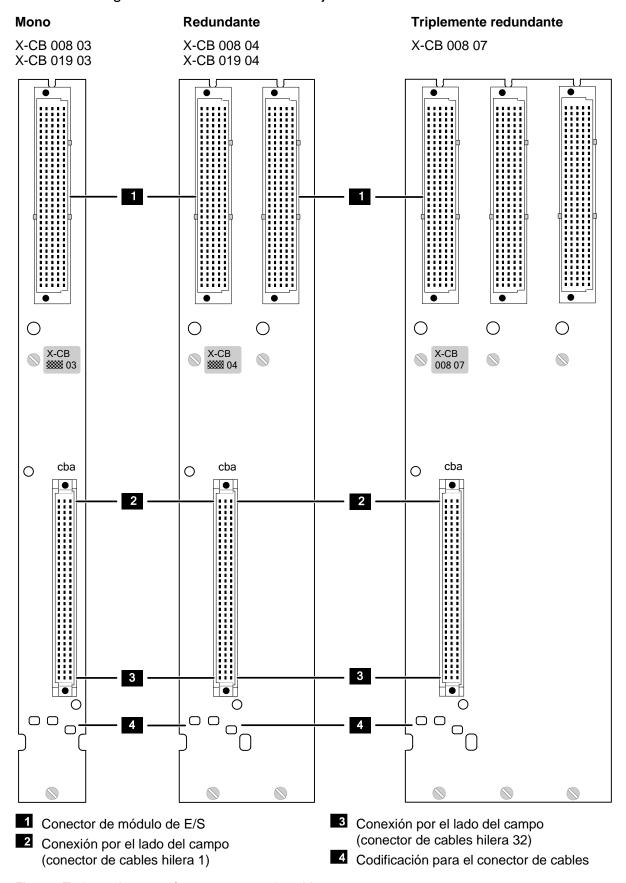


Fig. 7: Tarjetas de conexión con conector de cables

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 23 de 60

3.6.6 Asignación de conectores de tarjetas de conexión con conector de cables Para estas tarjetas de conexión, HIMA ofrece cables de sistema preconfeccionados. Véase el capítulo 3.7. Tarjetas de conexión y conectores de cables están codificados.

# Asignación de conectores

La siguiente tabla describe la asignación de conectores del cable del sistema.

Designación de hilos conforme a DIN 47100:

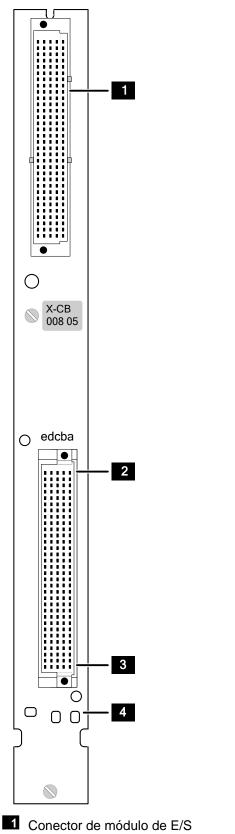
Hiloro		С		b		a		
Hilera	Señal	Color	Señal	Color	Señal	Color		
1	S32+	pk-bn 1)	Al32+	wh-pk 1)	Reservado	ye-bu 1)		
2	S31+	gy-bn 1)	Al31+	wh-gy 1)	Reservado	gn-bu <sup>1)</sup>		
3	S30+	ye-bn 1)	Al30+	wh-ye 1)	Reservado	ye-pk 1)		
4	S29+	bn-gn 1)	Al29+	wh-gn 1)	Reservado	pk-gn 1)		
5	S28+	rd-bu 1)	Al28+	gy-pk 1)				
6	S27+	vt 1)	Al27+	bk <sup>1)</sup>				
7	S26+	rd 1)	Al26+	bu 1)				
8	S25+	pk 1)	Al25+	gy 1)				
9	S24+	ye 1)	Al24+	gn <sup>1)</sup>				
10	S23+	bn 1)	Al23+	wh 1)				
11	S22+	rd-bk	Al22+	bu-bk				
12	S21+	pk-bk	Al21+	gy-bk				
13	S20+	pk-rd	Al20+	gy-rd				
14	S19+	pk-bu	Al19+	gy-bu				
15	S18+	ye-bk	Al18+	gn-bk				
16	S17+	ye-rd	Al17+	gn-rd				
17	S16+	ye-bu	Al16+	gn-bu				
18	S15+	ye-pk	Al15+	pk-gn				
19	S14+	ye-gy	Al14+	gy-gn				
20	S13+	bn-bk	Al13+	wh-bk				
21	S12+	bn-rd	Al12+	wh-rd				
22	S11+	bn-bu	Al11+	wh-bu				
23	S10+	pk-bn	AI10+	wh-pk				
24	S9+	gy-bn	AI9+	wh-gy				
25	S8+	ye-bn	Al8+	wh-ye	AI-	ye-gy 1)		
26	S7+	bn-gn	AI7+	wh-gn	AI-	gy-gn 1)		
27	S6+	rd-bu	Al6+	gy-pk	AI-	bn-bk 1)		
28	S5+	vt	Al5+	bk	AI-	wh-bk 1)		
29	S4+	rd	Al4+	bu	AI-	bn-rd 1)		
30	S3+	pk	Al3+	gy	AI-	wh-rd 1)		
31	S2+	ye	Al2+	gn	AI-	bn-bu 1)		
32	S1+	bn	Al1+	wh	AI-	wh-bu 1)		

Anillo adicional naranja en caso de repetirse el color de la designación de hilos.

Tabla 15: Asignación de conectores del cable del sistema

Página 24 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

### 3.6.7 Redundancia de tarjeta de conexión mediante dos racks de sistema



- 2 Conexión por el lado del campo (conector de cables hilera 1)
- Conexión por el lado del campo (conector de cables hilera 32)
- 4 Codificación para conectores de cable

Fig. 8: Tarjeta de conexión con conector de cables, variante X-CB 008 05

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 25 de 60

### 3.6.8 Asignación de conectores de X-CB 008 05

Para esta tarjeta de conexión, HIMA ofrece cables de sistema preconfeccionados. Véase el capítulo 3.7. Conectores de cables y tarjeta de conexión están codificados.

# Asignación de conectores

La siguiente tabla describe la asignación de conectores del cable del sistema.

Designación de hilos conforme a DIN 47100:

Llilara	е		d		С		b		а	
Hilera	Señal	Color	Señal	Color	Señal	Color	Señal	Color	Señal	Color
1	S32+	rd <sup>2)</sup>	AI_R32+	pk-bn 1)	Al32+	wh-pk 1)			reserv.	ye-gy <sup>2)</sup>
2	S31+	bu <sup>2)</sup>	AI_R31+	gy-bn 1)	Al31+	wh-gy 1)			reserv.	gy-gn <sup>2)</sup>
3	S30+	pk <sup>2)</sup>	AI_R30+	ye-bn 1)	Al30+	wh-ye 1)			reserv.	bn-bk <sup>2)</sup>
4	S29+	gy <sup>2)</sup>	AI_R29+	bn-gn <sup>1)</sup>	Al29+	wh-gn 1)			reserv.	wh-bk <sup>2)</sup>
5	S28+	ye <sup>2)</sup>	AI_R28+	rd-bu 1)	Al28+	gy-pk 1)				
6	S27+	gn <sup>2)</sup>	AI_R27+	vt <sup>1)</sup>	Al27+	bk 1)				
7	S26+	bn <sup>2)</sup>	AI_R26+	rd <sup>1)</sup>	Al26+	bu <sup>1)</sup>				
8	S25+	wh <sup>2)</sup>	AI_R25+	pk <sup>1)</sup>	Al25+	gy 1)				
9	S24+	rd-bk 1)	AI_R24+	ye 1)	Al24+	gn <sup>1)</sup>				
10	S23+	bu-bk 1)	AI_R23+	bn <sup>1)</sup>	Al23+	wh 1)				
11	S22+	rd-bk 1)	AI_R22+	rd-bk	Al22+	bu-bk				
12	S21+	gy-bk 1)	AI_R21+	pk-bk	Al21+	gy-bk				
13	S20+	pk-rd <sup>1)</sup>	AI_R20+	pk-rd	Al20+	gy-rd				
14	S19+	gy-rd 1)	AI_R19+	pk-bu	AI19+	gy-bu				
15	S18+	pk-bu 1)	AI_R18+	ye-bk	AI18+	gn-bk				
16	S17+	gy-bu 1)	AI_R17+	ye-rd	AI17+	gn-rd				
17	S16+	ye-bk 1)	AI_R16+	ye-bu	AI16+	gn-bu	S-	bn-rd <sup>2)</sup>		
18	S15+	gn-bk 1)	AI_R15+	ye-pk	AI15+	pk-gn	S-	wh-rd <sup>2)</sup>		
19	S14+	ye-rd 1)	AI_R14+	ye-gy	Al14+	gy-gn	S-	bn-bu <sup>2)</sup>		
20	S13+	gn-rd 1)	AI_R13+	bn-bk	AI13+	wh-bk	S-	wh-bu <sup>2)</sup>		
21	S12+	ye-bu 1)	AI_R12+	bn-rd	Al12+	wh-rd	S-	pk-bn <sup>2)</sup>		
22	S11+	gn-bu 1)	AI_R11+	bn-bu	Al11+	wh-bu	ഗ്	wh-pk <sup>2)</sup>		
23	S10+	ye-pk 1)	AI_R10+	pk-bn	AI10+	wh-pk	s	gy-bn <sup>2)</sup>		
24	S9+	pk-gn <sup>1)</sup>	AI_R9+	gy-bn	AI9+	wh-gy	S-	wh-gy <sup>2)</sup>		
25	S8+	ye-gy 1)	AI_R8+	ye-bn	Al8+	wh-ye	AI-	ye-bn ²)		
26	S7+	gy-gn <sup>1)</sup>	AI_R7+	bn-gn	AI7+	wh-gn	Al-	wh-ye <sup>2)</sup>		
27	S6+	bn-bk 1)	AI_R6+	rd-bu	Al6+	gy-pk	Al-	bn-gn <sup>2)</sup>		
28	S5+	wh-bk 1)	AI_R5+	vt	AI5+	bk	AI-	wh-gn <sup>2)</sup>		
29	S4+	bn-rd <sup>1</sup> )	AI_R4+	rd	Al4+	bu	Al-	rd-bu <sup>2)</sup>		
30	S3+	wh-rd 1)	AI_R3+	pk	Al3+	gy	AI-	gy-pk <sup>2)</sup>		
31	S2+	bn-bu 1)	Al_R2+	ye	Al2+	gn	AI-	vt <sup>2)</sup>		
32	S1+	wh-bu 1)	Al_R1+	bn	Al1+	wh	AI-	bk <sup>2)</sup>		

Anillo adicional naranja para la primera repetición del color de la designación de hilos.

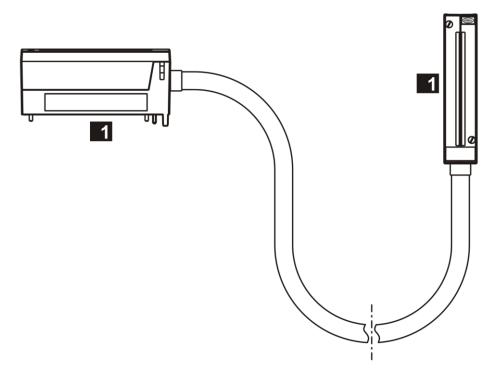
Tabla 16: Asignación de conectores del cable del sistema

Página 26 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Anillo adicional violeta para la segunda repetición del color de la designación de hilos.

### 3.7 Cable del sistema

Los cables de sistema conectan las tarjetas de conexión a las terminaciones de campo (FTA).



1 Conectores de cable idénticos

Fig. 9: Cable del sistema

Según el tipo de la tarjeta de conexión se dispondrá de dos tipos de cables del sistema.

### 3.7.1 Cable de sistema X-CA 005

El cable de sistema X-CA 005 conecta las tarjetas de conexión X-CB 008 03/04/07 y X-CB 019 03/04 al nivel de campo mediante terminaciones FTA (Field Termination Assemblys) o bornes en línea.

Generalidades	
Cable	LIYCY-TP 38 x 2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Conductor	De hilo fino
Diámetro exterior medio (d)	aprox. 16,8 mm
Mínimo radio de curvatura	
Tendido fijo	5 x d
Tendido móvil	10 x d
Respuesta frente al fuego	Resistente a llama y autoextinguible conforme a IEC 60332-1-2, -2-2
Longitud	830 m
Codificación por colores	Conforme a DIN 47100, véase Tabla 15.

Tabla 17: Datos del cable X-CA 005

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 27 de 60

El cable del sistema puede suministrarse en las siguientes variantes estándar:

Cable del sistema	Descripción	Longitud
X-CA 005 01 8	Conectores de cables codificados a ambos lados.	8 m
X-CA 005 01 15		15 m
X-CA 005 01 30		30 m

Tabla 18: Cables de sistema disponibles X-CA 005

### 3.7.2 Cable de sistema X-CA 009

El cable de sistema X-CA 009 conecta la tarjeta de conexión X-CB 008 05 a las terminaciones FTA (Field Termination Assemblies).

Generalidades	
Cable	LIYCY-TP 58 x 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Conductor	De hilo fino
Diámetro exterior medio (d)	aprox. 18,3 mm
Mínimo radio de curvatura Tendido fijo Tendido móvil	5 x d 10 x d
Respuesta frente al fuego	Resistente a llama y autoextinguible conforme a IEC 60332-1-2, -2-2
Longitud	830 m
Codificación por colores	Conforme a DIN 47100, véase Tabla 16

Tabla 19: Datos del cable X-CA 009

El cable del sistema puede suministrarse en las siguientes variantes estándar:

Cable del sistema	Descripción	Longitud
X-CA 009 01 8	Conectores de cables codificados a ambos lados.	8 m
X-CA 009 01 15		15 m
X-CA 009 01 30		30 m

Tabla 20: Cables de sistema disponibles X-CA 009

### 3.7.3 Codificación de conectores de cable

Los conectores de cables tienen tres clavijas de codificación. Así, los conectores podrán conectarse únicamente a tarjetas de conexión y FTAs con la correspondiente codificación. Véase Fig. 7.

Página 28 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

X-AI 32 02 4 Puesta en servicio

### 4 Puesta en servicio

En este capítulo se describe cómo se instala y configura el módulo, así como sus variantes de conexión. Hallará más información en el manual de seguridad de HIMax HI 801 196 S.

La aplicación relacionada con la seguridad (SIL 3 según IEC 61508) de las entradas (incluidos los sensores conectados a ellas) deberá cumplir las exigencias normativas de seguridad. Más información en el manual de seguridad de HIMax.

### 4.1 Montaje

Para el montaje observe los siguientes puntos:

- Para usar sólo con los correspondientes componentes de ventilación, véase el manual HI 801 141 S.
- Para usar sólo con la correspondiente tarjeta de conexión. Véase el capítulo 3.6.
- El módulo, incluidos sus elementos de conexión, habrá de montarse de tal manera que se tenga por lo menos el grado de protección IP 20 según EN 60529: 1991 + A1:2000.

### **NOTA**



¡Daños por conexión incorrecta del circuito! La inobservancia puede dar lugar a daños en elementos electrónicos. Deberán observarse los siguientes puntos.

- Bornes y conectores por el lado del campo
  - Al conectar bornes y conectores al lado del campo, preste atención a una puesta a tierra adecuada.
  - Para cada entrada de medición use cable apantallado con hilos trenzados por pares (twisted pair).
  - Por la parte del módulo tienda el apantallado en el carril de apantallado de cables (use borne de conexión de apantallado SK 20 o equivalente).
  - En el caso de los conductores de varios hilos, HIMA recomienda dotar a los extremos del conductor con punteras terminales. Los bornes de conexión deberán ser aptos para los bornes secundarios de las secciones transversales empleadas.
- En caso de usar alimentación de transmisores, use cada vez la alimentación de transmisor asignada a la entrada respectiva (p. ej. S1+ con Al1+).
- HIMA recomienda usar la alimentación de transmisores del módulo. Posibles disfunciones de una unidad externa de alimentación o medición pueden dar lugar a sobrecargas y daños en la entrada de medición afectada del módulo. ¡Si usa alimentación externa, compruebe el valor cero y el valor final seguido a una sobrecarga no transitoria!
- Un circuitado redundante de las entradas deberá implementarse mediante las correspondientes tarjetas de conexión. Véase el capítulo 3.6.

### 4.1.1 Circuitado de las entradas no utilizadas

Las entradas no utilizadas podrán dejarse abiertas, no es necesario usar terminaciones. Sin embargo, para evitar cortocircuitos no se permitirá conectar a las tarjetas de conexión conductores que tengan extremos abiertos por el lado del campo.

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 29 de 60

4 Puesta en servicio X-AI 32 02

### 4.2 Instalación y desmontaje del módulo

En este capítulo se describe cómo sustituir un módulo existente o colocar un módulo nuevo.

Al retirar el módulo, la tarjeta de conexión permanecerá en el rack HIMax. Esto evita trabajos de cableado adicionales en los bornes de conexión, ya que todas las conexiones de campo se realizan mediante la tarjeta de conexión del módulo.

### 4.2.1 Montaje de una tarjeta de conexión

Herramientas y medios auxiliares

- Destornillador, ranura de 0,8 x 4,0 mm
- Tarjeta de conexión adecuada

### Montaje de la tarjeta de conexión:

- 1. Introduzca la tarjeta de conexión en el carril guía con la ranura hacia arriba (véase al respecto el siguiente dibujo). Encaje la ranura en la espiga del carril guía.
- 2. Emplace la tarjeta de conexión sobre el carril de apantallado de cables.
- 3. Atorníllela al rack con los dos tornillos imperdibles. Primero enrosque el tornillo inferior y luego el superior.

### Desmontaje de la tarjeta de conexión:

- 1. Destornille los tornillos imperdibles del rack.
- 2. Separe la tarjeta de conexión por abajo del carril de apantallado.
- 3. Saque la tarjeta de conexión del carril guía.

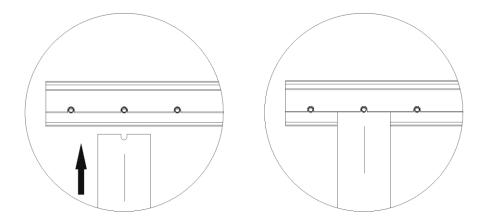


Fig. 10: Colocación de la tarjeta de conexión

Página 30 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

X-AI 32 02 4 Puesta en servicio

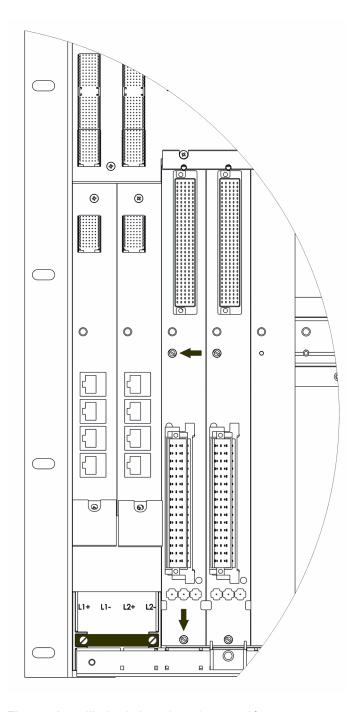


Fig. 11: Atornillado de la tarjeta de conexión

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 31 de 60

4 Puesta en servicio X-AI 32 02

### 4.2.2 Instalación y desmontaje de un módulo

Este capítulo describe cómo se instala y retira un módulo HIMax. Un módulo podrá instalarse y retirarse sin interrumpir el funcionamiento del sistema HIMax.

### NOTA



¡Daños de los conectores en caso de introducirlos ladeados! La inobservancia puede dar lugar a daños en el sistema de control. Coloque los módulos siempre con cuidado en su rack.

### Herramientas

- Destornillador, ranura de 0,8 x 4,0 mm
- Destornillador, ranura de 1,2 x 8,0 mm

### Instalación

- 1. Abra la chapa de cierre del rack del ventilador:
  - ☑ Ponga los bloqueos en posición abierta
  - ☑ Gire la chapa de cierre hacia arriba e introdúzcala en el rack del ventilador
- 2. Coloque el módulo en la parte superior del perfil de suspensión, véase 1.
- 3. Gire el módulo en la parte inferior en la rack y encástrelo con una ligera presión, véase 2.
- 4. Atornille el módulo, véase 3.
- 5. Saque la chapa de cierre hacia arriba del rack del ventilador y gírela hacia abajo.
- 6. Bloquee la chapa de cierre.

### Desmontaje

- 1. Abra la chapa de cierre del rack del ventilador:
  - ☑ Ponga los bloqueos en posición abierta
  - ☑ Gire la chapa de cierre hacia arriba e introdúzcala en el rack del ventilador
- 2. Suelte el tornillo, véase 3.
- 3. Gire el módulo para sacarlo de la parte inferior en la rack y desencájelo con una ligera presión hacia arriba del perfil, véase 2 y 1.
- 4. Saque la chapa de cierre hacia arriba del rack del ventilador y gírela hacia abajo.
- 5. Bloquee la chapa de cierre.

Página 32 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

X-AI 32 02 4 Puesta en servicio

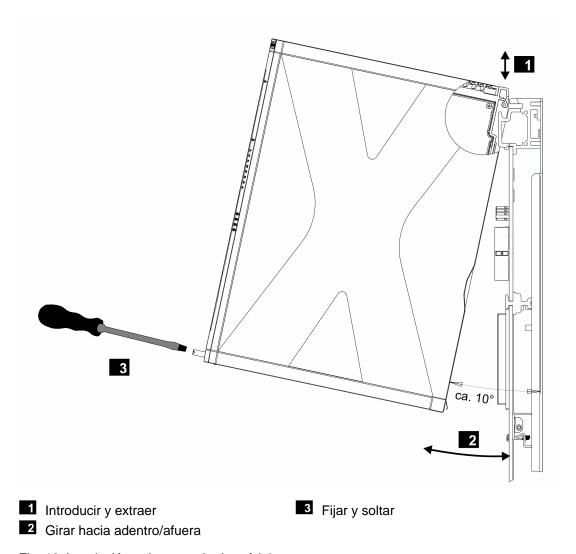


Fig. 12: Instalación y desmontaje de módulo

Durante el funcionamiento del sistema HIMax tenga abierta la chapa de cierre del rack del ventilador brevemente (< 10 min.), pues ello menoscaba la convección forzada.

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 33 de 60

4 Puesta en servicio X-AI 32 02

### 4.3 Registro de eventos (SOE)

Es posible el registro de eventos para todas las entradas analógicas del módulo. Las entradas a monitorear se configuran con ayuda de la utilidad de programación SILworX. Véase la ayuda directa en pantalla y el manual de comunicación HI 801 195 S.

El módulo de E/S lee, en cada uno de sus ciclos (2 ms) los valores de medición de las entradas analógicas y genera eventos que se guardan en el búfer volátil de eventos de E/S.

Un evento consta de:

Evento	Descripción		
ID de evento	El ID de evento lo asigna el PADT.		
Marca de tiempo	Fecha (p. ej.: 21.11.2008)		
	Hora (p. ej.: 9:31:57.531)		
Estado del evento	LL, L, N, H o HH		
Calidad del	Quality good/		
evento	Quality bad, véase www.opcfoundation.org		

Tabla 21: Descripción de eventos

El módulo procesador lee los eventos cíclicamente desde el búfer de eventos de E/S y los guarda en su memoria no volátil. Los eventos leídos por el módulo procesador podrán entonces ser sobrescritos por otros nuevos en el búfer de eventos de E/S.

En caso de llenarse el búfer de eventos de E/S, el módulo de E/S generará un registro de evento de sistema de desborde en la memoria no volátil del módulo procesador. A continuación no se generarán más eventos hasta que vuelva a haber lugar en el búfer por haber sido leído éste de nuevo.

Página 34 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

X-AI 32 02 4 Puesta en servicio

### 4.4 Configuración del módulo en SILworX

El módulo se configura en el editor de hardware de la utilidad de programación SILworX.

Para la configuración observe los siguientes puntos:

- Para el diagnóstico del módulo y de los canales podrán usarse en el programa del usuario los parámetros del sistema además del valor de medición. Hallará más información sobre los parámetros del sistema en las tablas a partir del capítulo 4.4.1.
- Si el valor 0 se halla dentro del rango válido de medición, en el programa del usuario deberá evaluarse, además de -> raw value el estado -> Channel OK. La utilización de dicho estado y otros estados de diagnóstico (p. ej. de cortocircuito e interrupción de cables) ofrece posibilidades adicionales para diagnosticar el circuito externo y para configurar en el programa del usuario las reacciones frente a errores.
- Para diagnosticar conductores, el módulo detecta dos umbrales, los cuales pueden parametrizarse en SILworX. Por defecto, los umbrales vienen ajustados a los valores de OC/SC según recomendación NE 43 de NAMUR.
- Si se usa la alimentación de transmisores del módulo (parámetro Supply ON), habrá que activar también el parámetro Sup. used para el canal respectivo. Para diagnosticar la alimentación de transmisores utilizada, podrá evaluarse el estado -> Supply OK en el programa del usuario. Hallará más información sobre estos parámetros del sistema en la Tabla 23 y la Tabla 24.
- Si se crea un grupo de redundancia, éste se configurará en sus fichas. Las fichas del grupo de redundancia son diferentes de las de los módulos individuales. Véanse las tablas subsiguientes.

La alimentación de transmisores se monitorea.

En caso de error en la alimentación de transmisores, el módulo indicará error de canal y pondrá el valor de proceso al valor inicial de las variables globales vinculadas.

Para poder evaluar los parámetros del sistema en el programa del usuario, deberán asignarse variables globales a los parámetros del sistema. Realice este paso dentro del editor de hardware en la vista en detalle del módulo.

Las tablas subsiguientes contienen los parámetros de sistema del módulo en el mismo orden que en el editor de hardware.

SUGE-

Para convertir los valores hexadecimales en secuencias de bits puede usarse **RENCIA** p. ej. la calculadora de Windows<sup>®</sup> en su formato "científico".

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 35 de 60 4 Puesta en servicio X-Al 32 02

### 4.4.1 Ficha "Module"

La ficha **Module** contiene los siguientes parámetros de sistema del módulo:

Name R/W		Descripción			
Estos estados y	parámetros se e	el editor de hardware.			
Name		W	Nombre del módulo		
Spare Module		W	Activado: la ausencia de un módulo del grupo de redundancia en el rack no se evaluará como error.  Desactivado: la ausencia de un módulo del grupo de redundancia en el rack se evaluará como error.  Configuración por defecto: Desactivado ¡Aparece sólo en la ficha del grupo de redundancia!		
Noise Blanking		W	Admitir inhibición de fallos por parte del módulo procesador (activado/desactivado). Configuración por defecto: Activado. El módulo procesador demora la reacción a error frente a una perturbación transitoria hasta el tiempo de seguridad. Seguirá obrando el último valor de proceso válido para el programa del usuario.		
Name	Tipo de datos	R/W	Descripción		
Los siguientes estados y parámetros podrán asignarse a variables globales y utilizarse en el programa del usuario.					
Module OK	BOOL	R	Modo en redund redundantes no FALSE: Error de módulo Error de canal d módulo no introd	le un canal (no errores externos),	
Module Status DWORD R Estado del módulo		ulo			
			Module Of	Descripción  Error del módulo 1)  Umbral de temperatura 1 excedido  Umbral de temperatura 2 excedido  Valor de temperatura erróneo  Tensión L1+ errónea  Tensión L2+ errónea  Tensiones internas erróneas  Sin conexión al módulo 1)  res tienen repercusiones sobre el estado  K y no es necesario evaluarlos ente en el programa del usuario.	
Timestamp	DWORD	R	Parte en microsegundos de la marca de tiempo.		
[µs]			Momento de la r	medición de las entradas analógicas	
Timestamp [s]	DWORD	R	Parte en segundos de la marca de tiempo.  Momento de la medición de las entradas analógicas.		

Tabla 22: Ficha "Module" del editor de hardware

Página 36 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

# 4.4.2 Ficha I/O Submodule Al32\_02

La ficha IO-Submodule Al32\_02 contiene los siguientes estados y parámetros:

Name		R/W	Descripción		
Estos estados y p	Estos estados y parámetros se escriben directamente en el editor de hardware.				
Name		R	Nombre del módulo		
Supply on		W	Usar alimentaciones de transmisores del módulo. Activado: están activadas las alimentaciones de transmisores del canal 1 al 32. Desactivado: están desactivadas las alimentaciones de transmisores del canal 1 al 32. Configuración por defecto: Activado		
Show Signal Overflow W		W	Indicación de desborde de señal de medición con el LED <i>Field</i> . Activado: indicación activada de desborde de señal de medición. Desactivado: indicación desactivada de desborde de señal de medición. Configuración por defecto: Activado		
Show Supply Overcurrent		W	Indicación de sobreintensidad de alimentación con LED Field. Activado: indicación activada de sobreintensidad de alimentación. Desactivado: indicación desactivada de sobreintensidad de alimentación. Configuración por defecto: Activado		
Name	Tipo de datos	R/W	Descripción		
Los siguientes est del usuario.	tados y pará	metros	podrán asignarse a variables globales y utilizarse en el programa		
Diagnostic Request	DINT	W	Para solicitar un valor de diagnóstico, deberá enviarse al módulo el correspondiente ID (ver codificación en 4.4.5) mediante el parámetro <i>Diagnostic Request</i> .		
Diagnostic Response	DINT	R	Una vez que <i>Diagnostic Response</i> devuelva el ID de <i>Diagnostic Request</i> (ver codificación en 4.4.5), en <i>Diagnostic Status</i> se tendrá el valor de diagnóstico solicitado.		
Diagnostic Status	DWORD	R	Valor de diagnóstico solicitado conforme a <i>Diagnostic Response</i> . En el programa del usuario se podrán evaluar los ID de <i>Diagnostic Request</i> y de <i>Diagnostic Response</i> . Sólo cuando ambos contengan el mismo ID, contendrá <i>Diagnostic Status</i> el valor de diagnóstico especificado.		
Background Test Error	BOOL	R	TRUE: Prueba en segundo plano errónea FALSE: Prueba en segundo plano exenta de errores		
Restart on Error	BOOL	W	Todo módulo de E/S que esté desactivado prolongadamente a causa de errores podrá ponerse de nuevo en estado RUN mediante el parámetro Restart on Error. Para ello cambie el parámetro Restart on Error de FALSE a TRUE.  El módulo de E/S realizará una autocomprobación completa y adoptará el estado RUN si no detecta ningún error.  Configuración por defecto: FALSE		
Submodule OK	BOOL	R	TRUE: Sin errores de submódulo Sin errores de canal FALSE: Error de submódulo Error de canal (también errores externos) de un canal		
Submodule Status	DWORD	R	Estado del submódulo codificado en bits (ver codificación en 4.4.4)		

Tabla 23: Ficha I/O Submodule Al32\_02 del editor de hardware

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 37 de 60

## 4.4.3 Ficha I/O Submodule Al32\_02: Channels

La ficha **I/O Submodule Al32\_02:Channels** contiene los siguientes parámetros de sistema para cada entrada analógica.

A los parámetros de sistema con -> pueden asignárseles variables globales y utilizarse así en el programa del usuario. Los valores sin -> deberá Ud. escribirlos directamente.

Name	Tipo de datos	R/W	Descripción
Channel No.		R	Nº de canal, predefinido por defecto
-> Process value [REAL]	REAL	R	Valor de proceso que se obtiene con ayuda de los puntos de 4 mA y 20 mA.
4 mA	REAL	W	Punto para el cálculo del valor de proceso en el valor del extremo inferior de la escala (4 mA) del canal.  Configuración por defecto: 4.0
20 mA	REAL	W	Punto para el cálculo del valor de proceso en el valor del extremo superior de la escala (20 mA) del canal. Configuración por defecto: 20.0
-> Raw value [DINT	DINT	R	Valor de medición en bruto del canal: 0200 000 (020 mA) Si en lugar del valor de proceso es el valor bruto el que se evalúa, el usuario deberá programar el monitoreo y el valor para casos de error en el programa de usuario.
-> Channel OK	BOOL	R	TRUE: Canal exento de errores. El valor de entrada será válido. FALSE: Canal erróneo. El valor de entrada cambiará a 0.
Sup. used	BOOL	W	Activado: En caso de error en la alimentación de transmisores, el módulo indicará error de canal y pondrá el valor de entrada a 0.  Desactivado: En caso de error de la alimentación de transmisores no se comunicará error de canal y el valor de la entrada será indefinido.  Configuración por defecto: Activado
-> Sup. OK	BOOL	R	TRUE: La alimentación de transmisores está exenta de errores. FALSE: La alimentación de transmisores es errónea.
OC Limit	DINT	W	Valor umbral, en mA, para la detección de una interrupción de cables. Si el valor de medición analógico cae por debajo de <i>OC Limit</i> , el módulo lo detectará como una interrupción de cables y hará que se apague el LED <i>Channel</i> de ese canal.  Configuración por defecto: 36 000 (3,6 mA)
-> OC	BOOL	R	TRUE: Hay una interrupción de cables. FALSE: No hay interrupciones de cables. Definido por <i>OC Limit</i> .
SC Limit	DINT	W	Valor umbral, en mA, para la detección de un cortocircuito de cables Si el valor de medición analógico sobrepasa <i>SC Limit</i> , el módulo lo detectará como un cortocircuito de cables y hará que el LED <i>Channel</i> de ese canal parpadee con la cadencia de parpadeo 2. Configuración por defecto: 213 000 (21,3 mA)
-> SC	BOOL	R	TRUE: Hay un cortocircuito de cables. FALSE: No hay cortocircuito de cables. Definido por <i>SC Limit</i> .
SP LOW	DINT	W	Límite superior del nivel Low SP LOW (valor de conmutación LOW) determina el límite a partir del cual el módulo detecta LOW y hace que se apague el LED Channel. Restricciones: SP LOW ≤ SP HIGH Configuración por defecto: 39 500 (3,95 mA)

Página 38 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

Name	Tipo de datos	R/W	Descripción
SP HIGH	DINT	W	Límite inferior del nivel High SP HIGH (valor de conmutación HIGH) determina el límite a partir del cual el módulo detecta HIGH y hace que se encienda el LED Channel.  Restricciones: SP LOW ≤ SP HIGH  Configuración por defecto: 40 500 (4,05 mA)
-> Ch. value [BOOL]	BOOL	R	Valor booleano del canal según los límites SP LOW y SP HIGH
Ton [µs]	UDINT	W	Retardo de conexión El módulo indicará un cambio de nivel de LOW a HIGH sólo cuando el nivel High esté presente más que el tiempo parametrizado como t <sub>on</sub> .  Atención: El máximo tiempo de reacción T <sub>R</sub> (worst case) se prolongará para ese canal en el retardo aquí elegido, ya que un cambio de nivel se reconocerá como tal sólo tras transcurrir el tiempo de retardo.  Rango de valores: 0(2 <sup>32</sup> – 1) Configuración por defecto: 0
Toff [µs]	UDINT	W	Retardo de desconexión El módulo indicará un cambio de nivel de HIGH a LOW sólo cuando el nivel Low esté presente más que el tiempo parametrizado como t <sub>off</sub> . Atención: El máximo tiempo de reacción T <sub>R</sub> (worst case) se prolongará para ese canal en el retardo aquí elegido, ya que un cambio de nivel se reconocerá como tal sólo tras transcurrir el tiempo de retardo. Rango de valores: 0(2 <sup>32</sup> – 1) Configuración por defecto: 0
-> State LL	BOOL	R	TRUE: valor en el estado de evento LL FALSE: valor fuera del estado de evento LL
-> State L	BOOL	R	TRUE: valor en el estado de evento L FALSE: valor fuera del estado de evento L
-> State N	BOOL	R	TRUE: valor en el estado de evento N (normal) FALSE: valor fuera del estado de evento N (normal)
-> State H	BOOL	R	TRUE: valor en el estado de evento H FALSE: valor fuera del estado de evento H
-> State HH	BOOL	R	TRUE: valor en el estado de evento HH FALSE: valor fuera del estado de evento HH
redund.	BOOL	W	Requisitos: deberá haber creado un módulo redundante. Activado: activación de la redundancia de canal para ese canal Desactivado: desactivación de la redundancia de canal para ese canal Configuración por defecto: desactivado.
Redundancy value	ВҮТЕ	W	Definición de cómo se forma el valor de redundancia.  Mín  Máx  Promedio  Configuración por defecto: Máx  Aparece sólo en la ficha del grupo de redundancia!

Tabla 24: Ficha I/O Submodule Al32\_02: Channels en el editor de hardware

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 39 de 60

# 4.4.4 Submodule Status [DWORD]

Codificación de Submodule Status.

Codificación	Descripción
0x0000001	Error de la unidad de hardware (submódulo)
0x00000002	Reset de un bus de E/S
0x00000004	Error en la configuración del hardware
0x00000008	Error en la comprobación de coeficientes
0x10000000	Error en la conversión AD (fin de la conversión)
0x20000000	Tensiones de trabajo erróneas
0x40000000	Error en la conversión AD (inicio de la conversión)
0x80000000	Función de prueba de sobretensión de monitoreo de transmisores

Tabla 25: Submodule Status [DWORD]

Página 40 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

# 4.4.5 Diagnostic Status [DWORD]

Codificación de Diagnostic Status:

ID	Descripción			
0	Los valores de	diagnóstico (1002032) se mostrarán consecutivamente.		
100	Estado de temperatura codificado en bits			
	0 = normal			
	Bit0 = 1 : Umbral de temperatura 1 excedido			
	Bit1 = 1 : Umbral de temperatura 2 excedido Bit2 = 1 : medición de temperatura errónea			
101		•		
101		edida (10 000 dígitos/°C)		
200	Estado de tensión codificado en bits			
	0 = normal	24 \/\ 00 orrénee		
	· '	24 V) es errónea 24 V) es errónea		
201	¡No se usa!	24 V) es enonea		
202	ji vo se usa:			
203				
300	Comparador de subtensión de 24 V (BOOL)			
10011032	Estado de los canales 132			
10011032	Codificación	Descripción		
	0x0001	Se ha producido un error de la unidad de hardware		
	0.0001	(submódulo)		
	0x0002	Error de canal debido a error interno		
	0x0400	Límites de SC/OC transgredidos por arriba/abajo o error de módulo/canal		
	0x0800	Valores de medición no válidos (posible avería del sistema de medición)		
	0x1000	Valores de medición fuera de la precisión de seguridad instrumentada		
	0x2000	Valor de medición por arriba/abajo del límite aceptable		
	0x4000	Canal no parametrizado		
	0x8000	Medición independiente perturbada de ambos sistemas de medición		
	<u></u>			
20012032		r de las fuentes de alimentación 132		
	Codificación	Descripción		
	0x1000	Subtensión de monitoreo de transmisores		
	0x2000	Subtensión de > 12 alimentaciones de transmisores.		
	0x4000	Subtensión de alimentación de transmisores		
	0x8000	Sobretensión de alimentación de transmisores		

Tabla 26: Diagnostic Information [DWORD]

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 41 de 60

#### 4.5 Variantes de conexión

Este capítulo describe el correcto circuitado de seguridad instrumentada del módulo. Son admisibles las siguientes variantes de conexión.

#### 4.5.1 Circuitados de entrada

Las entradas se conectan al circuito mediante tarjetas de conexión. Para una redundante puesta en circuito se dispone de tarjetas de conexión especiales.

Las alimentaciones de transmisores están desacopladas mediante diodos, de forma que, en caso de aplicar la redundancia, las alimentaciones de dos módulos pueden alimentar a un transmisor.

En las puestas en circuito como la de la Fig. 13 y la Fig. 14, podrán usarse las tarjetas de conexión X-CB 008 01 y X-CB 019 01 (con bornes de rosca) o X-CB 008 03 y X-CB 019 03 (con conector de cables).

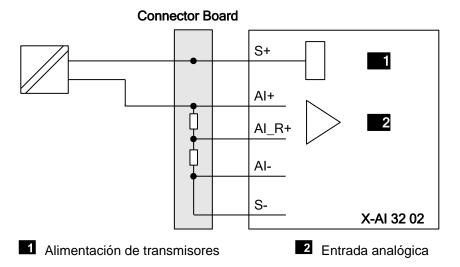


Fig. 13: Conexión monocanal de un transmisor pasivo a 2 hilos

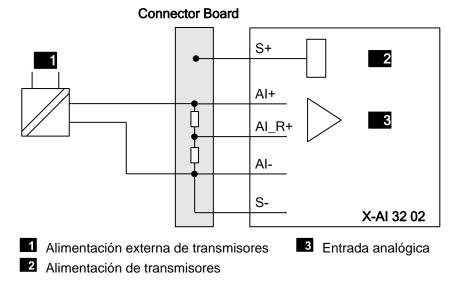


Fig. 14: Conexión monocanal de un transmisor activo a 2 hilos

Página 42 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

En la puesta en circuito redundante como la de la Fig. 15 y la Fig. 16, los módulos están conectados adyacentemente en el rack en una tarjeta de conexión común. Podrán usarse las tarjetas de conexión X-CB 008 02 y X-CB 019 02 (con bornes de rosca) o X-CB 008 04 y X-CB 019 04 (con conector de cables).

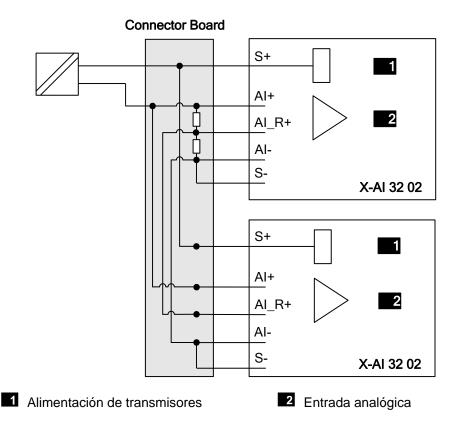


Fig. 15: Conexión redundante de un transmisor pasivo a 2 hilos

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 43 de 60

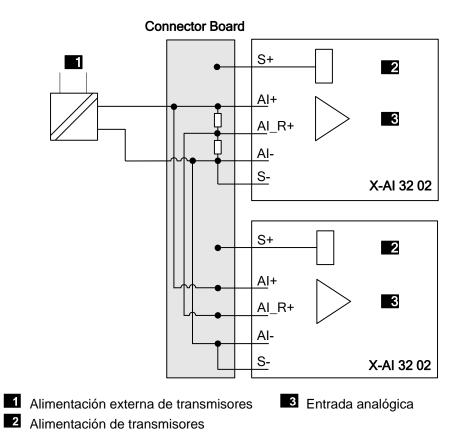


Fig. 16: Conexión redundante de un transmisor activo a 2 hilos

Página 44 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

# 4.5.2 Conexión de transmisores mediante terminaciones FTA (Field Termination Assembly)

La conexión de transmisores activos y pasivos a 2 hilos mediante el bloque de terminación de campo X-FTA 002 01 se realiza como se ilustra en la Fig. 17. Hallará más información en "X-FTA 002 01" en el manual HI 801 229 S.

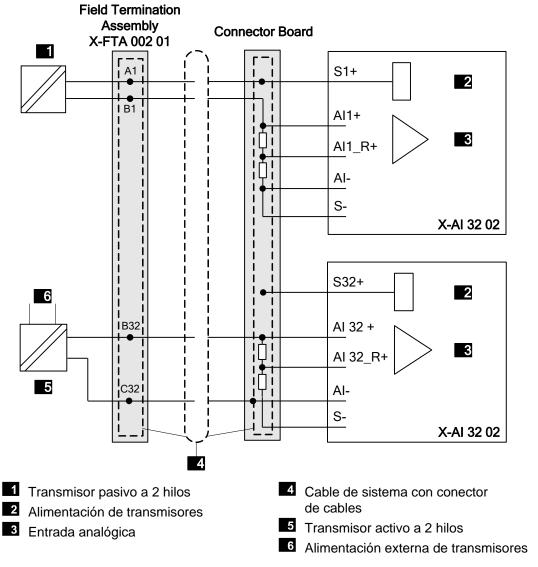


Fig. 17: Conexión mediante terminación FTA (Field Termination Assembly)

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 45 de 60

#### 4.5.3 Conexión redundante mediante dos racks

En la figura se ilustra la conexión de un transmisor cuando los módulos redundantes se hallan en racks distintos o no están adyacentes en el rack. Las derivaciones de medición se emplazan en el bloque de terminación FTA.

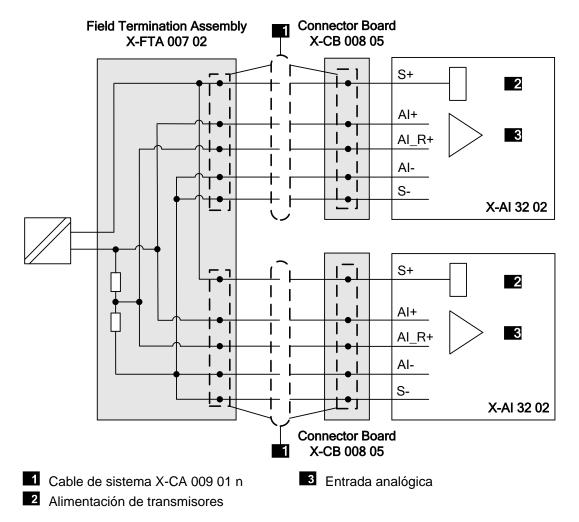


Fig. 18: Conexión redundante mediante dos racks

Página 46 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

#### 4.5.4 Protección de Ex con barreras Zener

Para la protección de explosiones pueden usarse barreras Zener, p. ej. barreras MTL del tipo 7787+ o Pepperl+Fuchs del tipo Z787.

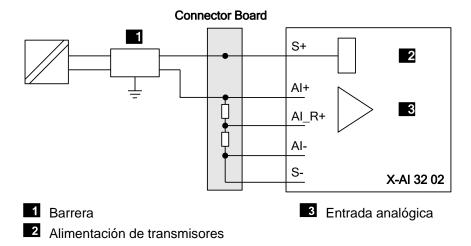


Fig. 19: Conexión monocanal de transmisores con barrera

## 4.5.5 Protección de Ex con separador de alimentación

Para la protección de explosión pueden usarse separadores de alimentación, p. ej. separadores analógicos H 6200A de HIMA. En caso de poner en el circuito un separador analógico de alimentación, no se usará la alimentación de transmisores.

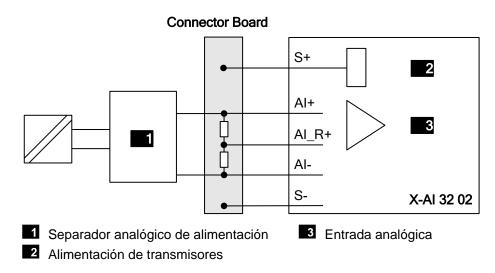


Fig. 20: Conexión monocanal de un separador analógico de alimentación

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 47 de 60

#### 4.5.6 Características en caso de comunicación HART

Para la comunicación HART podrá conectarse una consola manual HART paralelamente al transmisor. Las fluctuaciones de corriente debidas a la comunicación HART se eliminarán mediante el filtro de la entrada analógica, de forma que el error restante de la medición analógica sea del 1%.

Error restante aumentado en la comunicación HART. ¡Tras el diagnóstico, retire inmediatamente la consola HART!

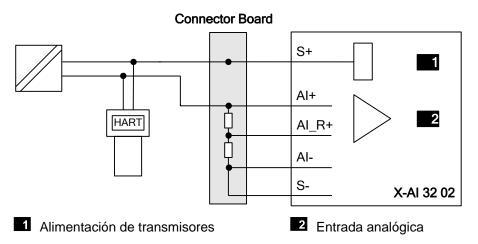


Fig. 21: Consola manual HART paralelamente a transmisor y módulo de entrada

Página 48 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

X-AI 32 02 5 Funcionamiento

### 5 Funcionamiento

El módulo opera en un rack HIMax y no necesita de monitoreo especial.

### 5.1 Manejo

No se contempla ninguna operación de manejo en el módulo en sí.

Operaciones como p. ej. el forzado de las entradas analógicas se realizan en el PADT. Hallará más información al respecto en la documentación de SILworX.

## 5.2 Diagnóstico

El estado del módulo se indica mediante LEDs en la cara frontal del módulo. Véase el capítulo 3.4.2.

El historial de diagnóstico del módulo puede además leerse con la utilidad de programación SILworX. En los capítulos 4.4.4 y 4.4.5 se describen los estados de diagnóstico más importantes.

Si en un rack se encaja un módulo, éste generará mensajes de diagnóstico durante la inicialización, los cuales apuntarán a disfunciones tales como valores de tensión incorrectos.

Estos mensajes denotarán un error del módulo sólo cuando se produzcan tras la transición al estado de sistema en funcionamiento.

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 49 de 60

6 Mantenimiento X-AI 32 02

#### 6 Mantenimiento

Los módulos averiados deberán sustituirse con módulos intactos del mismo tipo o de un tipo de reemplazo homologado.

La reparación del módulo está reservada al fabricante.

Para sustituir módulos deberán observarse las condiciones indicadas en el manual del sistema HI 801 141 S y el manual de seguridad HI 801 196 S.

#### 6.1 Tareas de mantenimiento

#### 6.1.1 Carga del sistema operativo

En el marco del mantenimiento perfectivo, HIMA sigue desarrollando el sistema operativo del módulo. HIMA recomienda aprovechar paradas programadas de la línea para cargar la versión actual del sistema operativo a los módulos.

La carga del sistema operativo se describe en el manual del sistema y en la ayuda directa en pantalla. Para cargar el sistema operativo, el módulo deberá encontrarse en estado STOP.

La versión actual del módulo figura en el panel de control de SILworX. La placa de tipo indica la versión instalada a la entrega de fábrica, véase el capítulo 3.3.

### 6.1.2 Ensayo de prueba

Los módulos HIMax deben someterse a un ensayo de prueba cada 10 años. Hallará más información en el manual de seguridad HI 801 196 S.

Página 50 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

# 7 Puesta fuera de servicio

Saque el módulo del rack para ponerlo fuera de servicio. Más información en el capítulo *Instalación y desmontaje del módulo*.

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 51 de 60

8 Transporte X-AI 32 02

# 8 Transporte

Para evitar daños mecánicos, transporte los componentes HIMax empaquetados.

Guarde los componentes HIMax siempre empaquetados en su embalaje original. Éste sirve además como protección contra descargas ES. El embalaje del producto solo no es suficiente para el transporte.

Página 52 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

X-AI 32 02 9 Desecho

## 9 Desecho

Los clientes industriales son responsables de desechar ellos mismos el hardware de HIMax tras la vida útil del mismo. Si se desea puede solicitarse a HIMA la eliminación de los componentes usados.

Deseche todos los materiales respetuosamente con el medio ambiente.

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 53 de 60

9 Desecho X-AI 32 02

Página 54 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

X-AI 32 02 Anexo

## **Anexo**

## Glosario

Término	Descripción
ARP	Address Resolution Protocol: protocolo de red para asignar direcciones
	de red a direcciones de hardware
Al	Analog input: entrada analógica
Connector Board	Tarjeta de conexión para módulo HIMax
COM	Módulo de comunicación
CRC	Cyclic Redundancy Check: suma de verificación
DI	Digital input: entrada digital
DO	Digital output: salida digital
CEM	Compatibilidad electromagnética
EN	Normas europeas
ESD	ElectroStatic Discharge: descarga electrostática
FB	Bus de campo
FBS	Lenguaje de bloques funcionales
FTT	Tiempo de tolerancia de errores
ICMP	Internet Control Message Protocol: protocolo de red para mensajes de estado
	y de error
IEC	Normas internacionales de electrotecnia
Dirección MAC	Dirección de hardware de una conexión de red (Media Access Control)
PADT	Programming and Debugging Tool (según IEC 61131-3), PC con SILworX
PE	Tierra de protección
PELV	Protective Extra Low Voltage: baja tensión funcional con separación segura
PES	Programmable Electronic System
PFD	Probability of Failure on Demand: probabilidad de un fallo al solicitar una función de seguridad
PFH	Probability of Failure per Hour: probabilidad de una disfunción peligrosa por hora
R	Read
ID de Rack	Identificación (número) de un rack
Sin repercusiones	Suponiendo que hay dos circuitos de entrada conectados a la misma fuente (p. ej. transmisor). Entonces un circuito de entrada se denominará "sin repercusiones", cuando no falsee las señales del otro circuito de entrada.
R/W	Read/Write
SB	Bus de sistema (módulo de bus)
SELV	Safety Extra Low Voltage: baja tensión de protección
SFF	Safe Failure Fraction: porcentaje de fallos fácilmente dominables
SIL	Safety Integrity Level (según IEC 61508)
SILworX	Utilidad de programación para HIMax
SNTP	Simple Network Time Protocol (RFC 1769)
SRS	Direccionamiento por "Sistema.Rack.Slot" de un módulo
SW	Software
TMO	TimeOut
TMR	Triple Module Redundancy: módulos de triple redundancia
W	Write
	Valor máximo del total de componentes de corriente alterna
Ws WatchDog (WD)	Control de tiempo para módulos o programas. En caso de excederse el tiempo de WatchDog, el módulo pasará al estado de parada con fallo.
WDT	WatchDog Time
VVD1	waterbog fille

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 55 de 60

Anexo X-Al 32 02

Índice d	e ilustraciones	
Fig. 1:	Ejemplo de placa de tipo	11
Fig. 2:	Diagrama de bloques	12
Fig. 3:	Lectura	13
Fig. 4:	Vistas	16
Fig. 5:	Ejemplo de una codificación	19
Fig. 6:	Tarjetas de conexión con bornes de rosca	20
Fig. 7:	Tarjetas de conexión con conector de cables	23
Fig. 8:	Tarjeta de conexión con conector de cables, variante X-CB 008 05	25
Fig. 9:	Cable del sistema	27
Fig. 10:	Colocación de la tarjeta de conexión	30
Fig. 11:	Atornillado de la tarjeta de conexión	31
Fig. 12:	Instalación y desmontaje de módulo	33
Fig. 13:	Conexión monocanal de un transmisor pasivo a 2 hilos	42
Fig. 14:	Conexión monocanal de un transmisor activo a 2 hilos	42
Fig. 15:	Conexión redundante de un transmisor pasivo a 2 hilos	43
Fig. 16:	Conexión redundante de un transmisor activo a 2 hilos	44
Fig. 17:	Conexión mediante terminación FTA (Field Termination Assembly)	45
Fig. 18:	Conexión redundante mediante dos racks	46
Fig. 19:	Conexión monocanal de transmisores con barrera	47
Fig. 20:	Conexión monocanal de un separador analógico de alimentación	47
Fig. 21:	Consola manual HART paralelamente a transmisor y módulo de entrada	48

Página 56 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

X-AI 32 02 Anexo

Índice de	e tablas	
Tabla 1:	Manuales vigentes adicionales	5
Tabla 2:	Condiciones ambientales	8
Tabla 3:	Frecuencias de parpadeo de los LED	14
Tabla 4:	Indicadores de estado de módulo	14
Tabla 5:	Indicadores de bus de sistema	15
Tabla 6:	Indicadores de E/S	15
Tabla 7:	Datos del producto	16
Tabla 8:	Datos técnicos de las entradas analógicas	17
Tabla 9:	Datos técnicos de alimentación de transmisores	17
Tabla 10:	Tarjetas de conexión disponibles	18
Tabla 11:	Tarjetas de conexión para mediciones de alta precisión	18
Tabla 12:	Posición de las cuñas de codificación	19
Tabla 13:	Asignación de bornes de tarjetas de conexión con bornes de rosca	22
Tabla 14:	Características de los conectores de bornes	22
Tabla 15:	Asignación de conectores del cable del sistema	24
Tabla 16:	Asignación de conectores del cable del sistema	26
Tabla 17:	Datos del cable X-CA 005	27
Tabla 18:	Cables de sistema disponibles X-CA 005	28
Tabla 19:	Datos del cable X-CA 009	28
Tabla 20:	Cables de sistema disponibles X-CA 009	28
Tabla 21:	Descripción de eventos	34
Tabla 22:	Ficha "Module" del editor de hardware	36
Tabla 23:	Ficha I/O Submodule Al32_02 del editor de hardware	37
Tabla 24:	Ficha I/O Submodule Al32_02: Channels en el editor de hardware	39
Tabla 25:	Submodule Status [DWORD]	40
Tabla 26: I	Diagnostic Information [DWORD]	41

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 57 de 60

Anexo X-Al 32 02

# Índice alfabético

Comunicación HART	48
Datos técnicos	
Alimentación de transmisores	17
Entradas	17
Módulo	16
Diagnóstico	49
Indicadores de bus de sistema	15
Indicadores de E/S	15

Diagrama de bloques	12
Función de seguridad	10
Indicadores de estado de módulo	14
Tarjeta de conexión	18
Con bornes de rosca	20
Con conector de cables	23

Página 58 de 60 HI 801 200 ES Rev. 4.00

X-AI 32 02 Anexo

HI 801 200 ES Rev. 4.00 Página 59 de 60



HI 801 200 ES © 2015 HIMA Paul Hildebrandt GmbH HIMax y SILworX son marcas registradas de: HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Albert-Bassermann-Str. 28 68782 Brühl, Alemania Tel. +49 6202 709-0 Fax +49 6202 709-107 HIMax-info@hima.com www.hima.com



